Description du produit

Finition: cette carte doit être dorée en immersion selon IPC-6012.
L'épaisseur doit être 050uM sur 3-6uM nickel.

Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG,. 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés

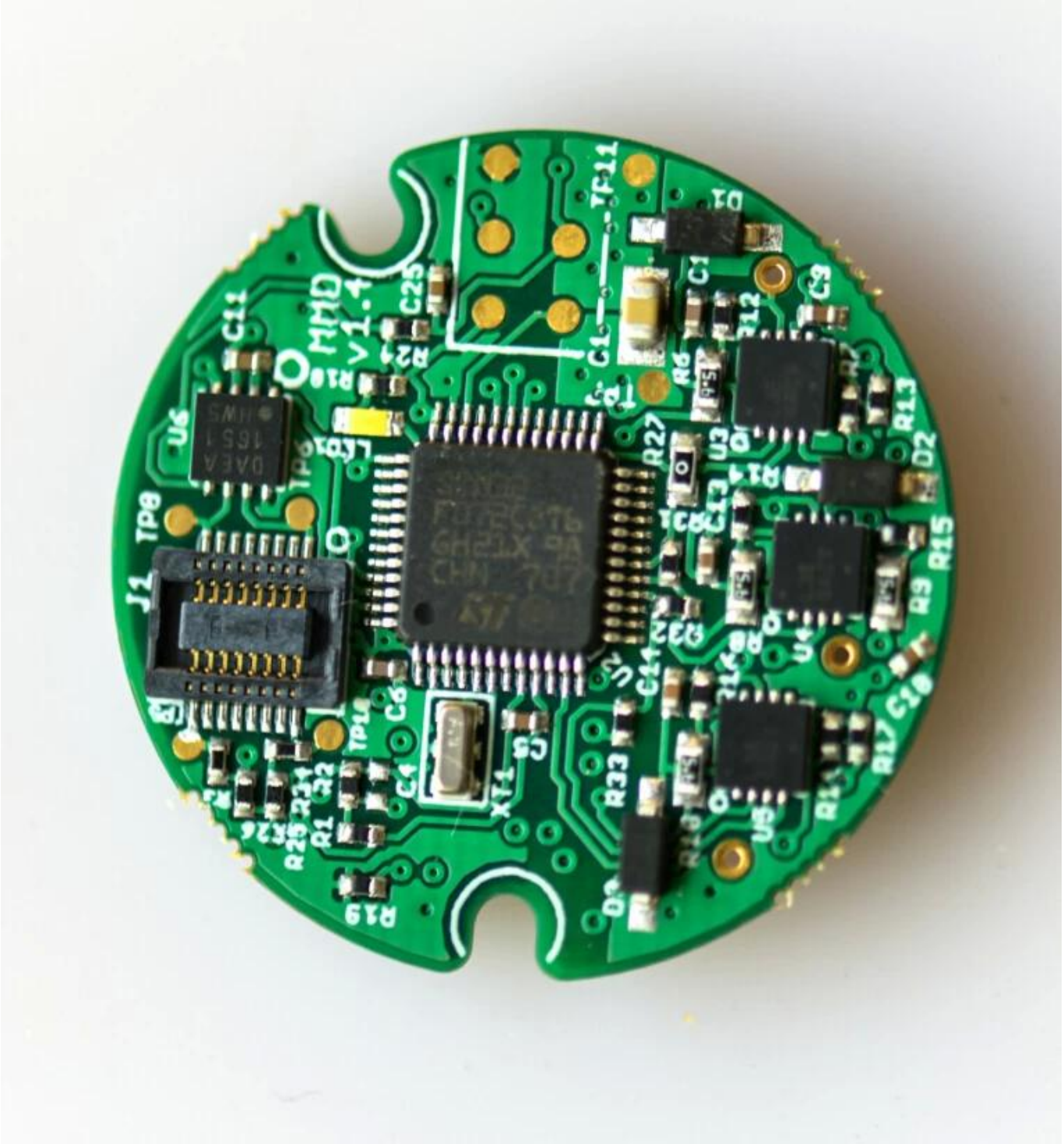
Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur
Structure de la couche

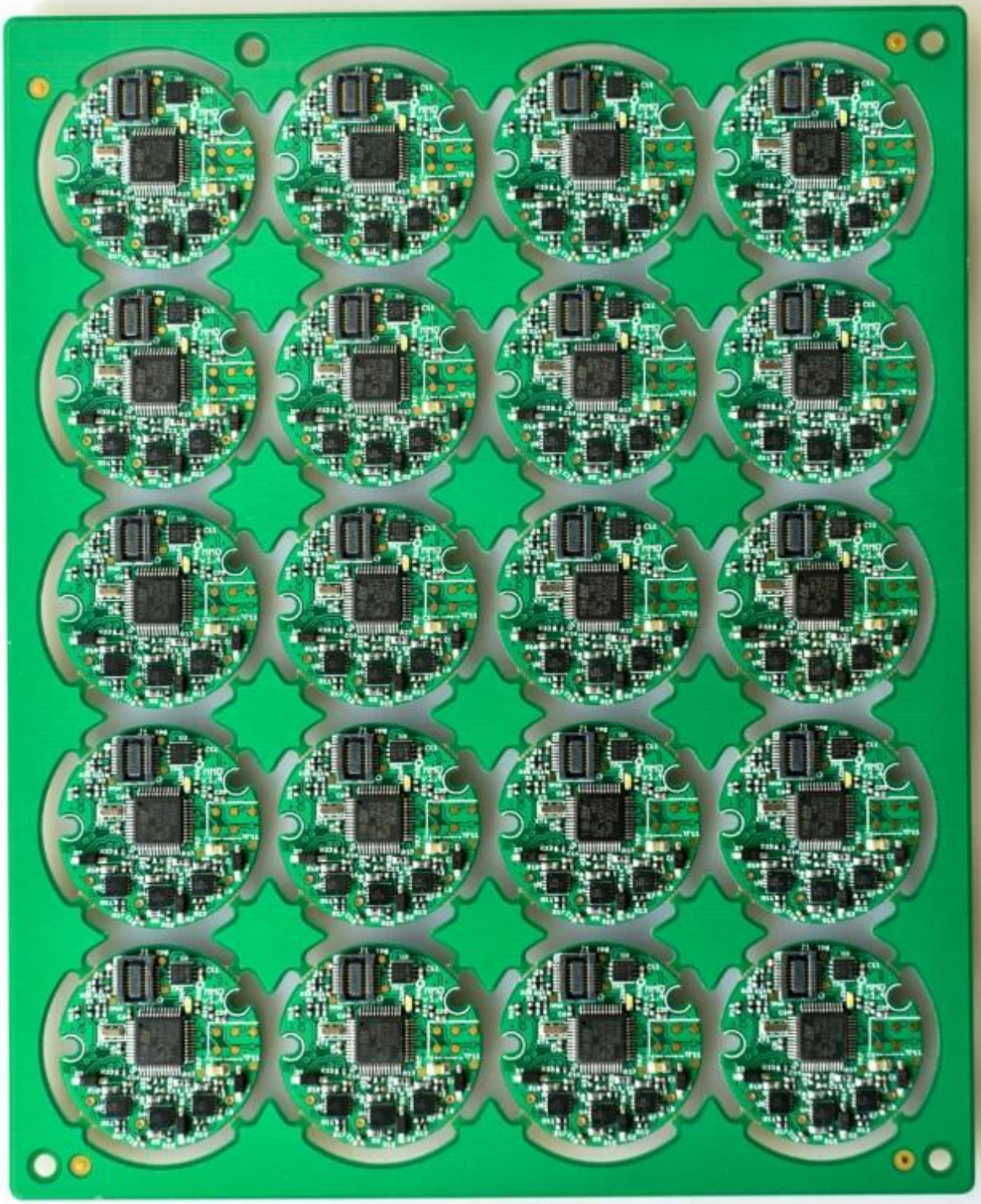
L1---------Hoz-de-la-de-la-
  -pp 7-
  - -
L2----------1 de l',
  -COre 9.05 mil-
L3----------1
  - -
  -pp 7-
L4---------Hoz-de-la-la-de-

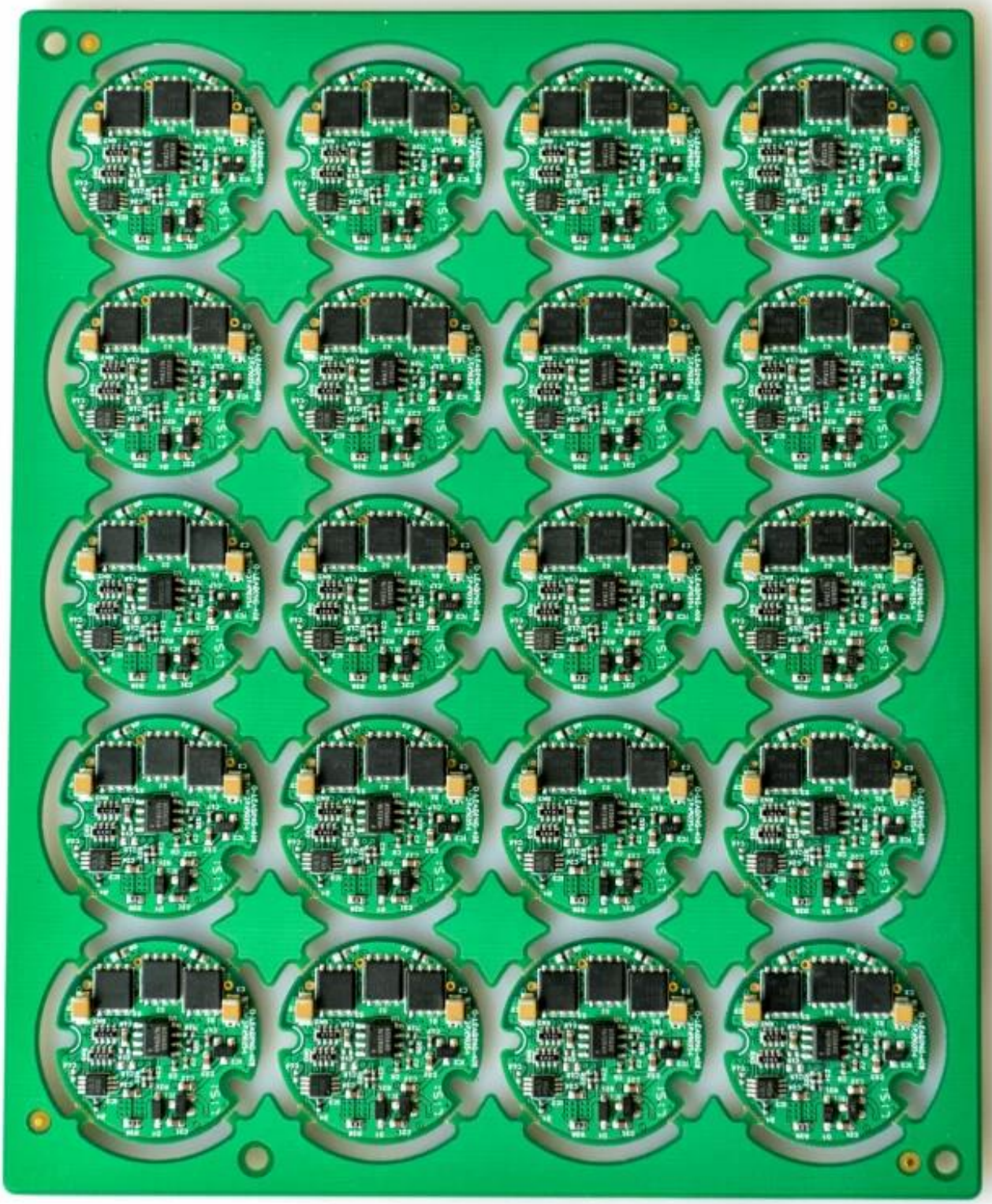
Définitions des calques:

*. GCMT-Top masque de revêtement conforme
*. GTP-pâte à souder supérieure
*. GTO-Top sérigraphie
*. GTS-Top Soldermask
*. GTL-couche supérieure
---
*. G2L-couche de signal interne 1
==========
*. G3l-couche de signal interne 2
---
*. GBL-couche inférieure
*. GBS-Bottom Soldermask
*. Marchés-sérigraphie inférieure
*. Pâte à souder GBP-Bottom
*. Masque de revêtement conforme GCMB-Bottom

O-LEADING-408
R1%V.J E4/0354
B3L5
A91A
1003
4701
R3
R4
R28
D4
C21
IC1
IC2
IC3
C4
C5
C8
C22
C23
C24
C26
C15
C19
C18
C17
C3
S1
S2
S3
U1
RN2
RN3
R2
R5


MMD
V1.4
J1
TP8
U5
C11
C25
R29
R31
R32
R26
R1
R19
TP14
C4
XT1
R33
D4
U6
R17
R14
C10
R9
R15
D2
R13
U4
U3
R12
C9
D1
TF11
C1
R6
R27
C13
C14
R7





Carte circuit imprimé PCB à tour rapide, Carte de circuits imprimés HDI PCB, Fournisseur de circuits imprimés